

# 電子機器トータルソリューション展 2019

JPCA 2019 Show  
第49回国際電子回路産業展

JIEP 2019  
マイクロエレクトロニクスショー  
第33回最先端実装技術・パッケージング展

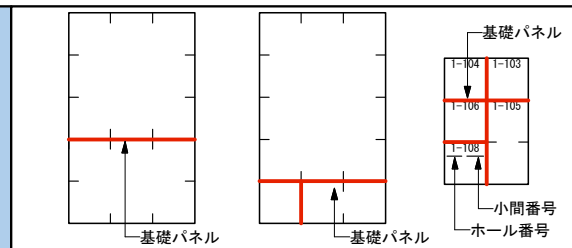
JISSO PROTEC 2019  
第21回実装プロセステクノロジー展

Total Organic Devices Expo 2019  
有機デバイス総合展 2019

WIRE Japan Show  
電気・光伝送技術展

Smart Sensing 2019

JEP/TEP Show  
JEP 全国電子部品流通連合会  
JEP 東京都電機部品流通協同組合



※左図の大線で表記している通り、隣接小間がある場合は、主催者が壁面を設置します。出展者マニュアルと共に、必ず施工会社と共有してください。

※レイアウト変更に伴い、予告なく変更になる可能性があります。最新レイアウト図面は出展者専用Webにて随時更新いたします。

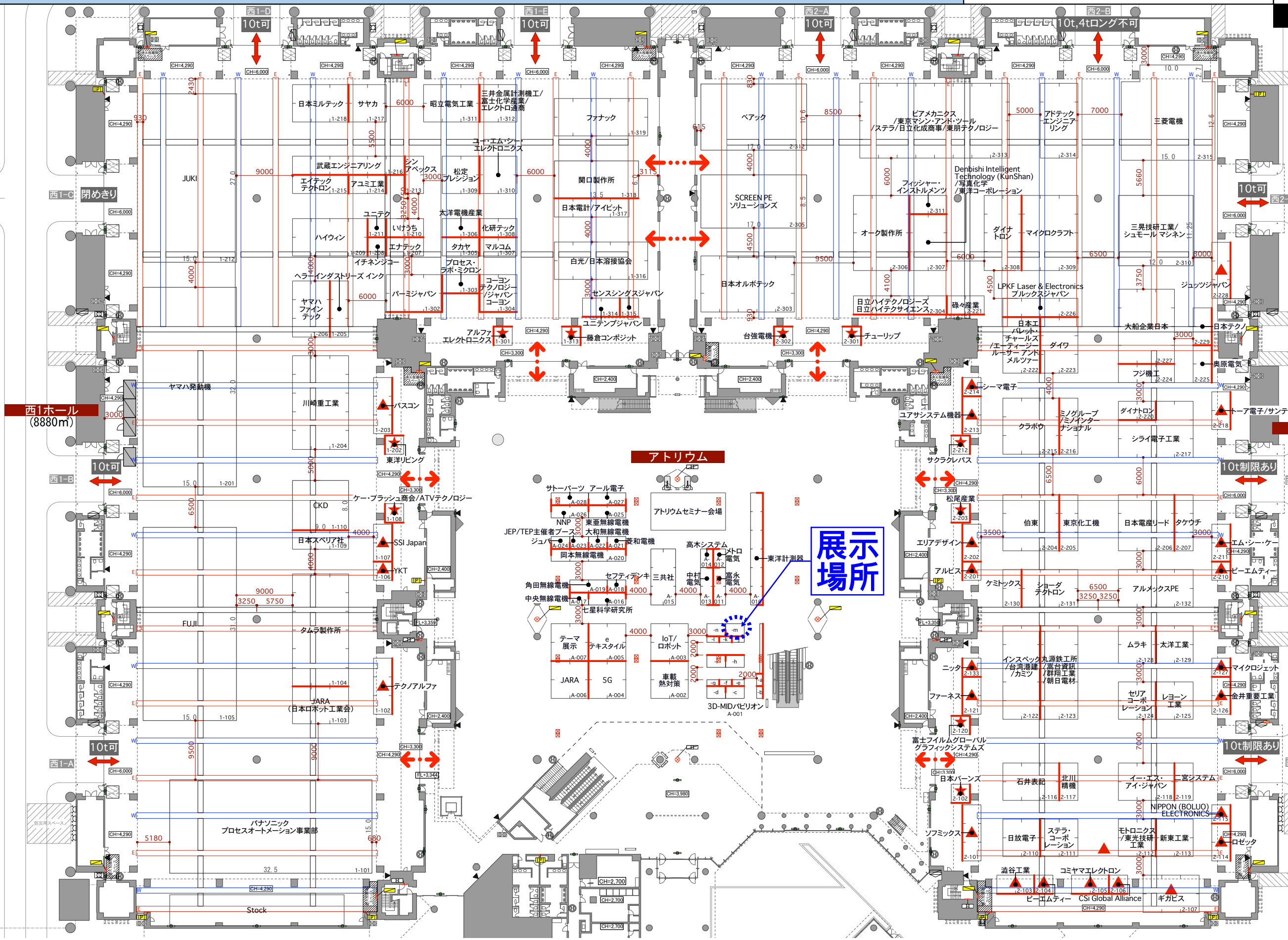
Scale : 1/600 (A3) Date : 2019.04.15

## 小間割図

### ゾーニング

- 西1ホール  
JISSO PROTEC  
JPCA Show
- 西2ホール  
JPCA Show  
製造装置・設備  
信頼性・検査技術
- 西3・4ホール  
JPCA Show  
製品  
設計技術  
主材料・絶縁材料  
機能材料・プロセス材料・資機材  
環境システム  
物流システム  
半導体パッケージング・部品内蔵技術展  
フレキシブルプリント配線板製品出展エリア  
機器・半導体受託生産システム展  
マイクロエレクトロニクスショー  
eX-tech  
有機デバイス総合展  
WIRE JAPAN Show  
Smart Sensing
- アトリウム  
JEP/TEP Show  
主催者テーマ展示  
3D-MIDパビリオン

▲天井高H4.3mエリア  
★天井高H3.3mエリア  
※散水障害回避のため高さを規制いたします。



3D-MIDパビリオン 出展者

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| A-001-a | : パナソニック                       |
| -b      | : マクダーミッド/パフォーマンスソリューションズ/ジャパン |
| -c      | : 図研                           |
| -d      | : 日本モレックス                      |
| -e      | : LPKF Laser & Electronics     |
| -f      | : 太陽インキ製造                      |
| -g      | : FUJII                        |
| -h      | : 日立化成                         |
| -i      | : 大英エレクトロニクス                   |
| -j      | : ヤマハ発動機                       |
| -k      | : 日本MID協会                      |
| -l      | : テクノアルファ                      |
| -m      | : 三共化成/JOHNNAN/岩手県工業技術センター     |

- E: 電気ピット
- W: 機械ピット (給排水・ガス・エア)
- : サブピット
- : 消火栓前 施工・備品 設置禁止